

新しい機能性表面／界面創製のツールとしての 低温大気圧ハイブリッド接合技術

重藤 暁津*, 梶原 優介**

Hybrid Bonding Technology at Low Temperature and Atmospheric Pressure for Multi-Field Applications

Akitsu SHIGETOU* and Yusuke KAJIHARA**

* 国立研究開発法人物質・材料研究機構 (〒 305-0044 茨城県つくば市並木 1-1)

** 東京大学生産技術研究所 (〒 153-8505 東京都目黒区 4-6-1)

* National Institute for Materials Science (NIMS) (1-1, Namiki, Tsukuba, Ibaraki 305-0044)

** Institute of Industrial Science, the University of Tokyo (4-6-1, Komaba, Meguro, Tokyo 153-8505)